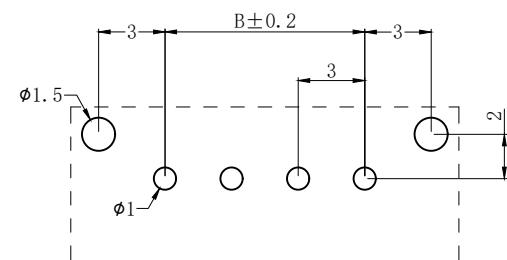
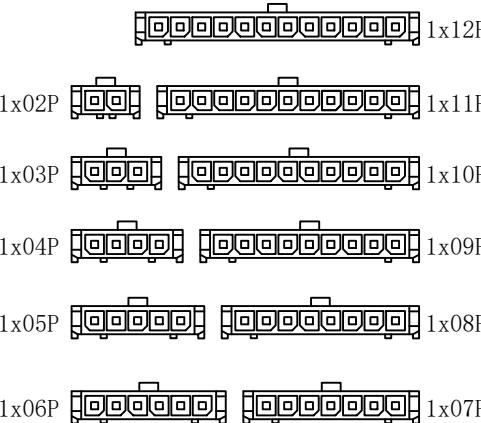
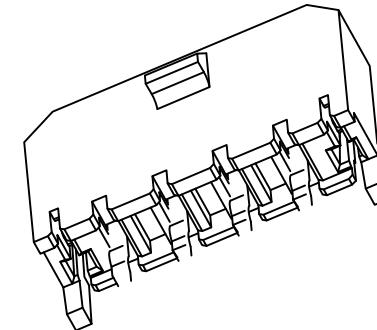


序号	变更文件号	变更标记	变更处数	变更内容	变更人	变更日期



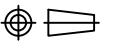
PCB Layout

PIN	A	B	C
2	9.65	3	2.9
3	12.65	6	2.9
4	15.65	9	6.7
5	18.65	12	9.7
6	21.65	15	12.7
7	24.65	18	15.7
8	27.65	21	18.7
9	30.65	24	21.7
10	33.65	27	24.7
11	36.65	30	27.7
12	39.65	33	30.7

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
5						※
4						※
3						※
2						※
1						※

深圳市连欣科技有限公司

版本: BG1 单位: mm 比例: 1:1 页码: 1/1



未注公差范围

≤ 3 ± 0.15 $X^\circ \pm 3^\circ$
 $>3 \sim 6$ ± 0.2 $.X^\circ \pm 2.0^\circ$
 $>6 \sim 15$ ± 0.25 $.XX^\circ \pm 1.00^\circ$
 $>15 \sim 50$ ± 0.3 $.XXX^\circ \pm 0.500^\circ$

绘图:

吴政强

日期: 2015.5.22

产品名称:
WAFER MX3.0A单排直针

图号 (DWG NO:
XDWF-C3030WV-1*N P
批准: 陈国峰
日期: 2015.5.22

产品料号 (PART NO:
XDWF-C3030WV-1*N P
幅面: A4